

グローバル COE ミニセミナー
「シミュレーションによる集積回路設計 -デバイスモデリングの重要性-」
セミナーレポート

講師：青木 均（株式会社モーデック）

日時：2007年12月18日（火）14:40-16:10

場所：大阪大学 工学部 E6-111

講演内容

1. 集積回路とは
2. 半導体シミュレーション事情
3. 回路シミュレーションとデバイスモデル



集積回路の設計に不可欠であるデバイス・モデリングに関する技術について、基本的な事項から最近の状況までをご講演いただいた。デバイス技術を回路・システムに応用する際に大いに参考となる情報が得られた。

以上